

ケース用ベース

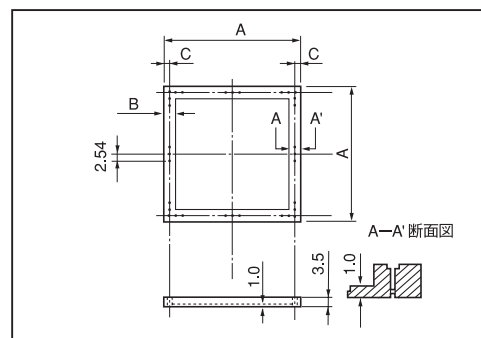
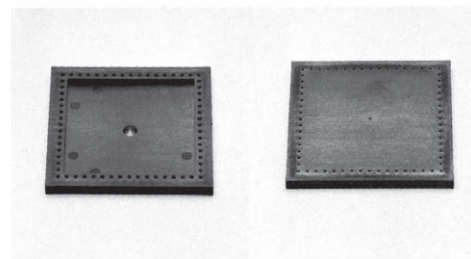
HB シリーズ (1 パック 10 個入)

RoHS対応

- ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。
- 全周に 2.54mm ピッチで穴があけてあります (穴は途中でふさがっています。)
- ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。
- 材質……PBT 黒色 (UL94V-0)
……ピン……黄銅、ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
(HA シリーズ取付后)

品番	A	B	C	適合ケース
HB-3	27.8	5.24	3.74	HA-1-3, HA-2-3
HB-4	37.8	5.16	3.66	HA-1-4, HA-2-4
HB-5	47.8	5.08	3.58	HA-1-5, HA-2-5
HB-6	57.8	5.0	3.5	HA-1-6, HA-2-6

- 使用上の御注意 (HA ケースに HB をつけた場合)
高温で使用される場合、密閉状態になりますと中の空気が膨張する為、ケースがふくれ上がりますので、使用しないピン部に 1 ヶ所空気穴をあけて下さい。



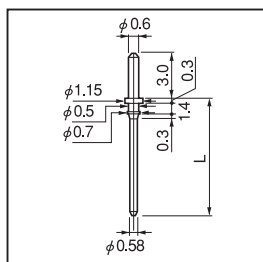
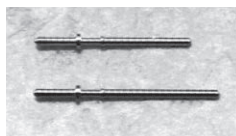
ピン

HF シリーズ (1 パック 100 本入)

RoHS対応

- HB シリーズに使用する為のピンです。

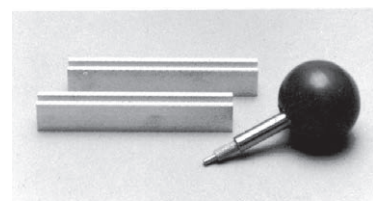
品番	L	A
HF-1-1	8	3.5
HF-1-2	10	5.5



圧入工具

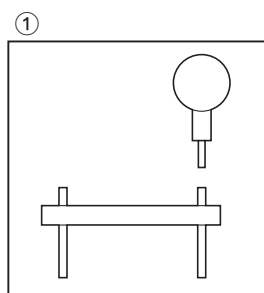
品番 HBX-1

Tool

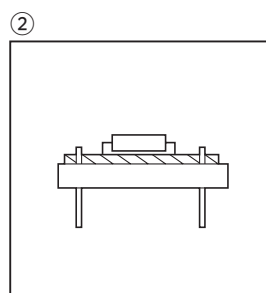


- HF シリーズのピンを HB に圧入する為の工具です。

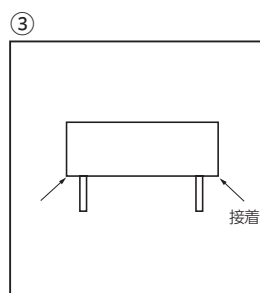
使用方法



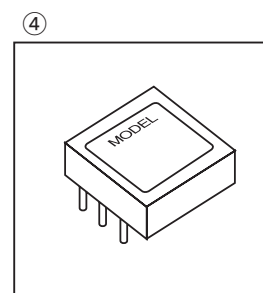
① ベースに圧入工具 (品番 HBX-1) を使用してピン (HF シリーズ) を圧入する。



② ベースにプリント基板を取付けピンに半田付する。



③ ケース (HA シリーズ) をかぶせてベースとケースの間を接着する。



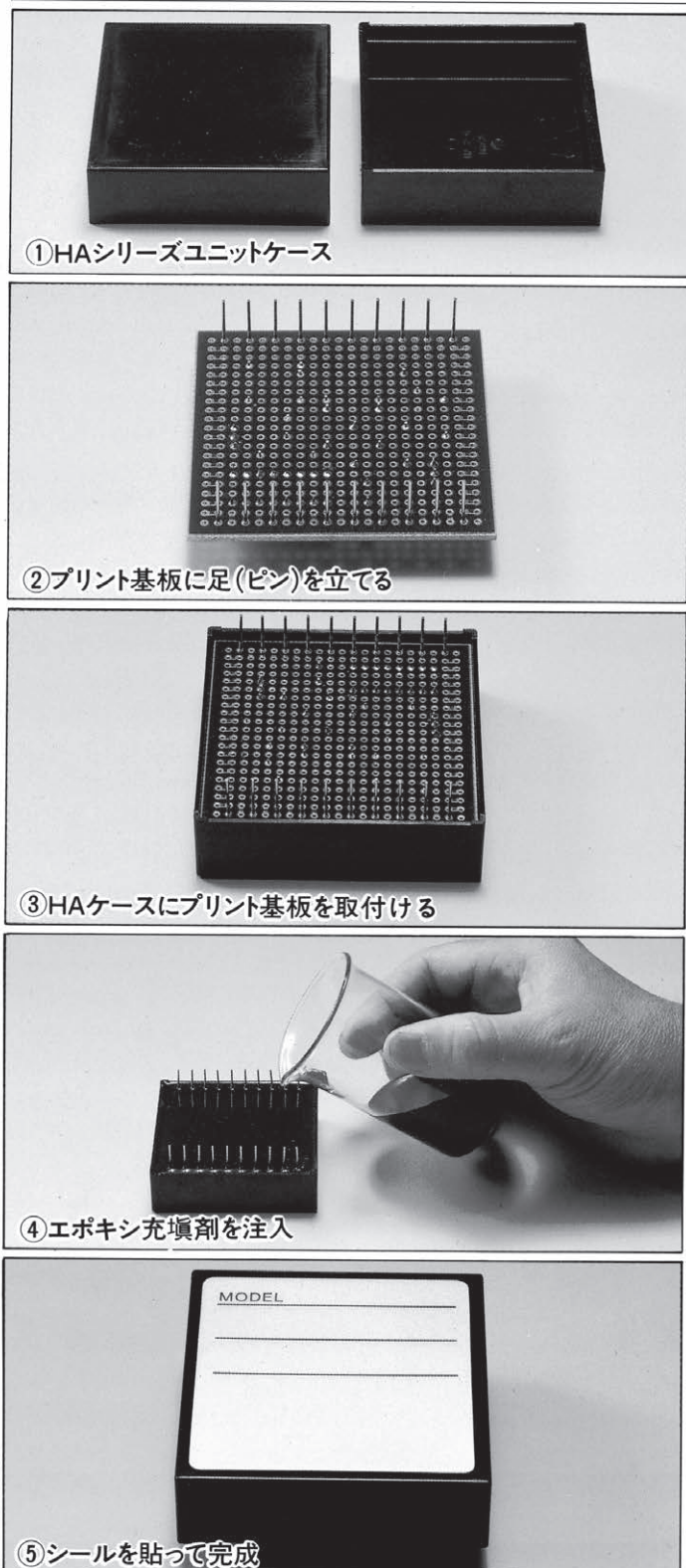
④ 上部にラベルを貼って完成です。

ハイブリット IC が 1 個から簡単に出来ます。

- お客様専用の秘密のハイブリット IC を簡単に作る事ができます。
- 本製品の中に実装された基板を入れるだけで、ハイブリット IC が出来上がります。

大型ケースの作り方

HAシリーズだけで作る場合



HAシリーズとHBシリーズで作る場合

